



Calitech Co., Ltd 瑞耘科技股份有限公司(6532)

瑞耘科技2022年第三季法人說明會

2022.12.01



瑞耘科技股份有限公司
CALITECH CO., LTD.

E-mail: sales@calitech.com.tw
Web: www.calitech.com.tw

1

- Quality Engineering, Manufacturing &
Services Are Our Commitments

簡報大綱

- I. 公司簡介
- II. 產業結構vs產品組合
- III. 經營實績
- IV. 2022營運概況及展望

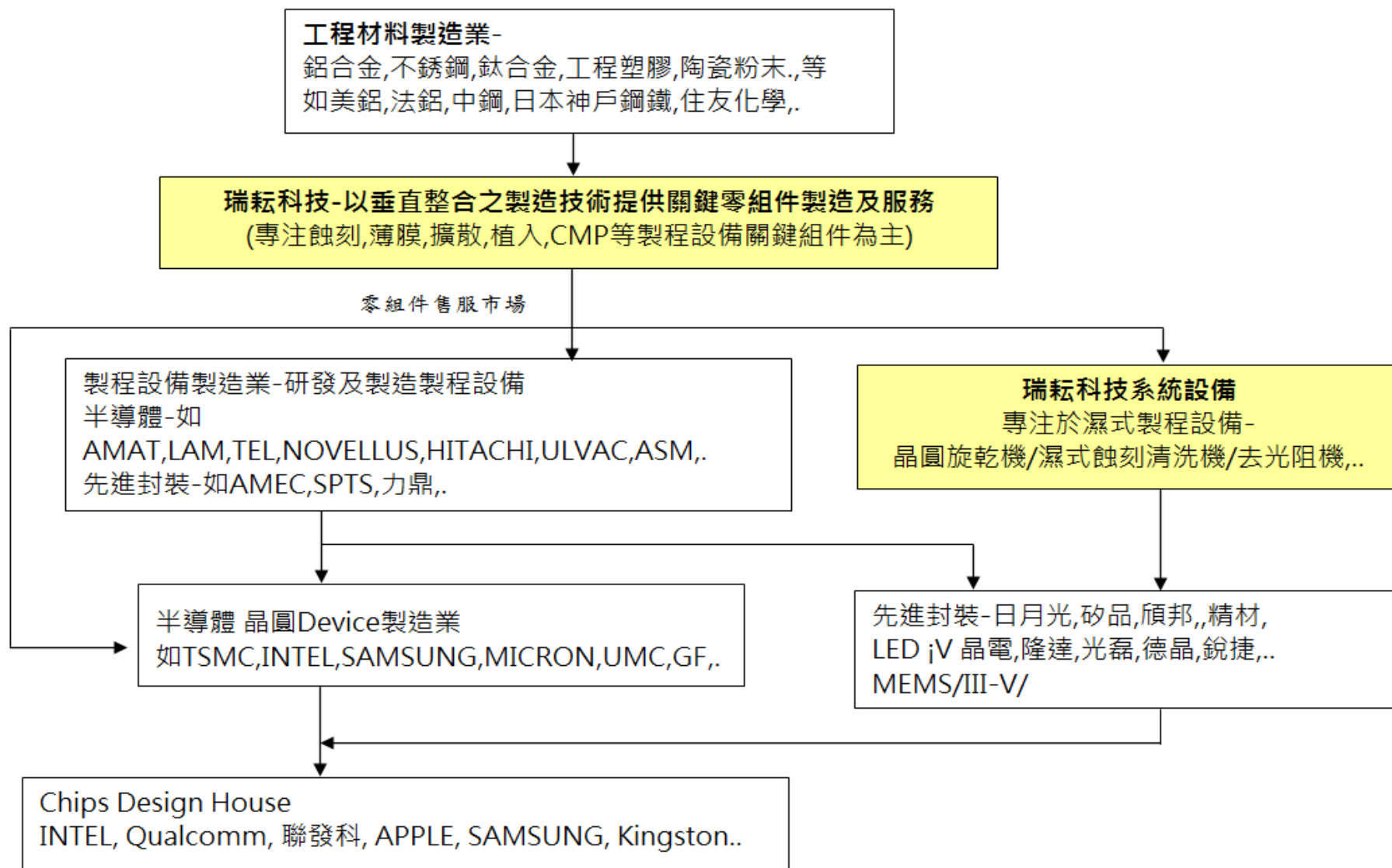


公司簡介

- 成立時間： 1998年
- 實收資本額：新台幣3億6仟1佰萬元
- 董事長： 呂學恒
- 總經理： 呂學恒
- 員工人數： 140人
- 主要產品：
 - 半導體製程設備零組件
 - 濕式製程設備



產業結構暨瑞耘定位



產品組合



**Retaining Ring
Outer Ring
Inner Ring**

(CMP Process)



**Clamping Ring
Deposition Ring
Focus Ring**

**(PVD Process)
(Etching Process)**



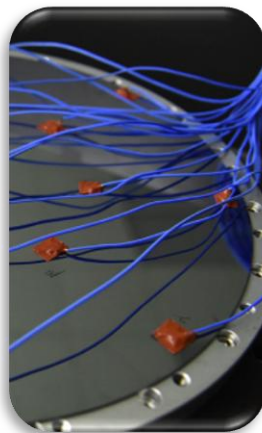
**Shower Head
Face Plate
Blocker Plate
GDP**

**(CVD Process)
(Etching Process)**



**Chamber Coating
Chamber Lid
Chamber Liner
Confinement Ring**

(Etching Process)



**E-Chuck
Heater
Electrode**

(Vacuum Chamber)



**Spray Rinse Dryer
Spray Solvent Tool
Spray Acid Tool**

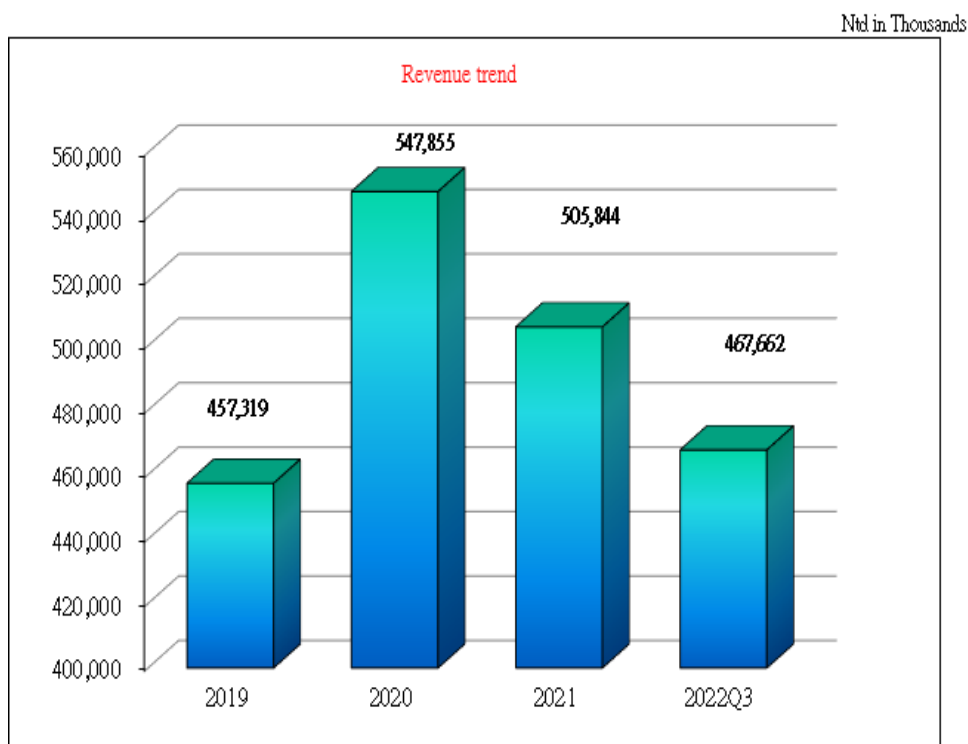
(Wet Process)



經營實績

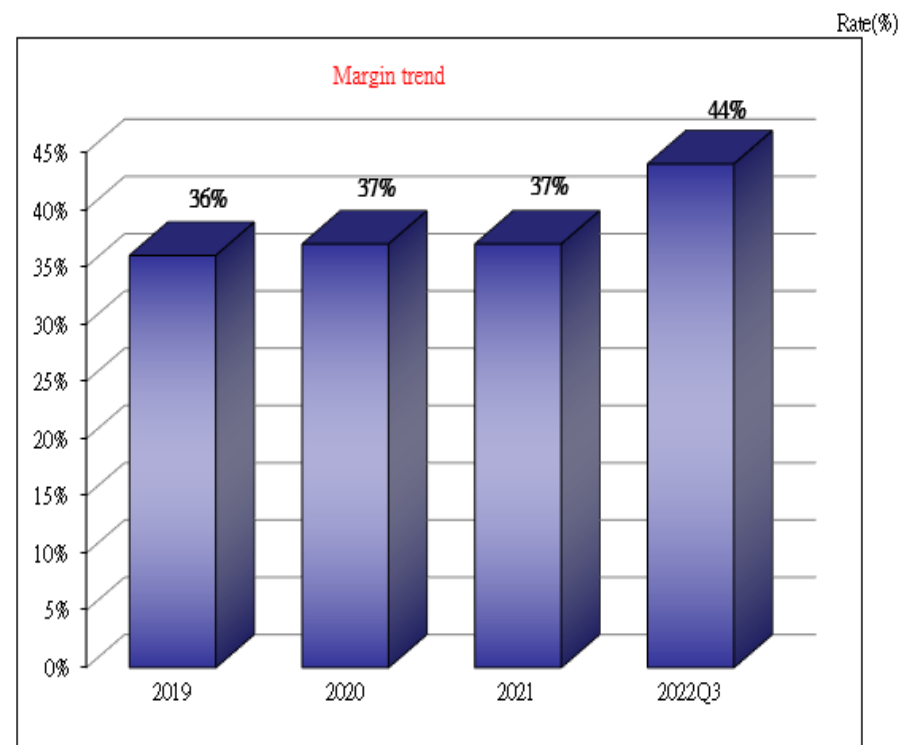
最近年度合併營收及毛利率

2019年~2022Q3年度營收



	2019	2020	2021	2022Q3
Revenue	457,319	547,855	505,844	467,662
YOY(%)	-3%	20%	-8%	

2019年~2022Q3年度毛利

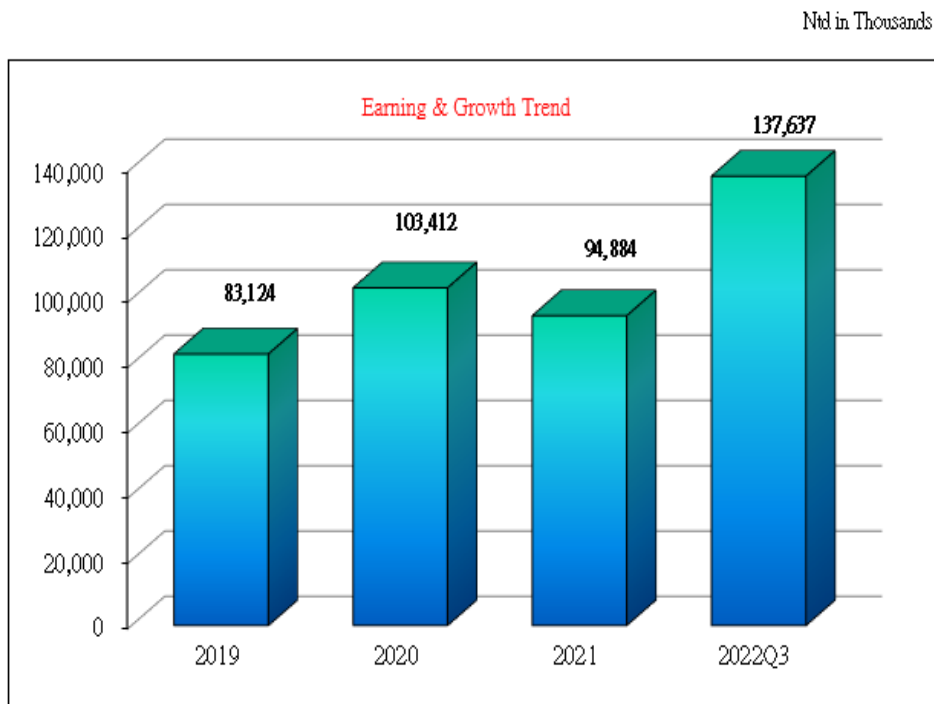


	2019	2020	2021	2022Q3
GP(%)	36%	37%	37%	44%

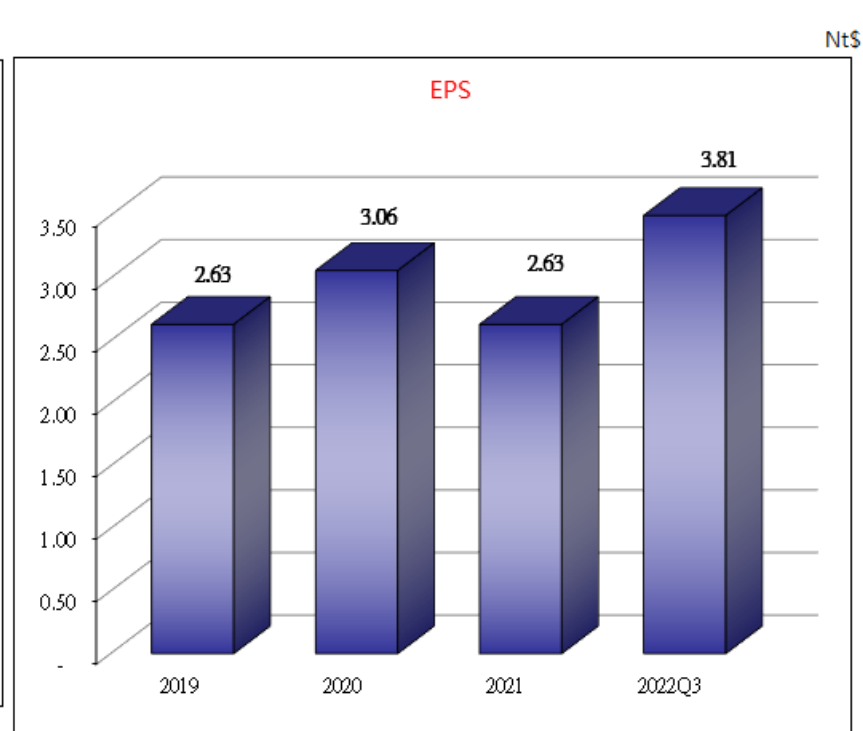
經營實績

最近年度合併稅後純益及每股盈餘

2019年~2022年Q3稅後淨利



2019年~2022年Q3 EPS



	2019	2020	2021	2022Q3
Net Profit	83,124	103,412	94,884	137,637
YOY(%)	-24%	24%	-8%	

	2019	2020	2021	2022Q3
EPS	2.63	3.06	2.63	3.81



Statements Of Comprehensive Income

Ntd in Thousands

Item	Q3'22		Q2'22		QoQ		Q3'21		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Operating revenue	467,662	100	288,260	100	179,402	62	356,748	100	110,914	31
Gross profit	204,373	44	130,622	45	73,751	56	133,828	38	70,545	53
Operating profit	148,086	32	95,057	33	53,029	56	84,988	24	63,098	74
Non-operating income and expenses	21,602	4	10,666	4	10,936	103	(2,449)	(1)	24,051	982
Profit before income tax	169,688	36	105,723	37	63,965	61	82,539	23	87,149	106
Net Profit	137,637	29	85,424	30	52,213	61	65,043	18	72,594	112
EPS	3.81		2.37		1.44	61	1.80		2.01	112



Balance Sheets

Item	Ntd in Thousands					
	Sep30'22		Dec31'21		Sep30'21	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Cash and cash equivalents	175,749	14	302,591	29	338,790	32
Accounts receivable, net	125,068	10	86,000	8	88,820	8
Other receivables	7,248	1	4,182	0	5,403	1
Inventories, net	173,672	14	130,729	13	134,266	13
Property, plant and equipment, net	710,086	58	494,594	48	455,325	44
Total assets	1,231,214	100	1,046,230	100	1,051,557	100
Current liabilities	324,954	26	215,686	21	250,779	24
Non-current liabilities	7,409	1	5,962	0	5,840	0
Total liabilities	332,363	27	221,648	21	256,619	24
Total equity	898,851	73	824,582	79	794,938	76
Total liabilities and equity	1,231,214	100	1,046,230	100	1,051,557	100
Current Ratio(%)	153		248		231	



Statements Of Cash Flow

Item	Ntd in Thousands	
	YTD Q3'22	YTD Q3'21
Cash flows from operating	111,190	67,817
Cash flows from investing	(192,279)	(71,430)
Cash flows from financing	(45,753)	(72,972)
Cash increase (decrease)	(126,842)	(76,585)
Cash and cash equivalents	175,749	338,790



Q3/2022營運概況

■ 業績表現

截至Q3/2022為止，營收YoY成長31%，EPS增加2.01元。

■ 營運概況

➤ 內部推力

1. 深化客戶關係，代工訂單成長。
2. 追求加工及製程技術向上提升，PVD製程零組件營收增加。
3. CMP相關耗材產品滲透率持續提升。

➤ 外部機會

1. 預估2022年全球半導體設備投資金額為990億美金，共計167座晶圓廠和生產線進行產能擴充。（source: SEMI）
2. 疫情帶動全球宅經濟發展，使得PC、記憶體、GPU、5G手機等需求大量增加。
3. 受惠於中美科技戰的去中國化政策及半導體成為各國戰略產業。



市場發展動能

半導體市場隨著新技術的發展與應用，不斷創新發展與擴張，從早期的PC + Internet、Mobile + Social Media，到現在我們身處的Visual Computing + Artificial Intelligence，每一次的技術更迭都在在驅動半導體的發展與擴張。

「2050年淨零排放」的永續議題已逐漸形成法律形式要求，這將會帶動另一波的技术發展以追求能源轉型，除了電動車發展，第三代半導體應用之外，我們可以期待更多的永續效應驅動半導體市場的下一波成長。



Source: TrendForce



Q3/2022營運展望

■ 優勢

- 新廠房及產能持續投資，有助於人才引進,技術升級及客戶信任
- 長年人員教育訓練與佈建加密和防火牆等軟體防護，保護代工客戶智慧財產權滴水不漏。

■ 劣勢

- 人才缺口

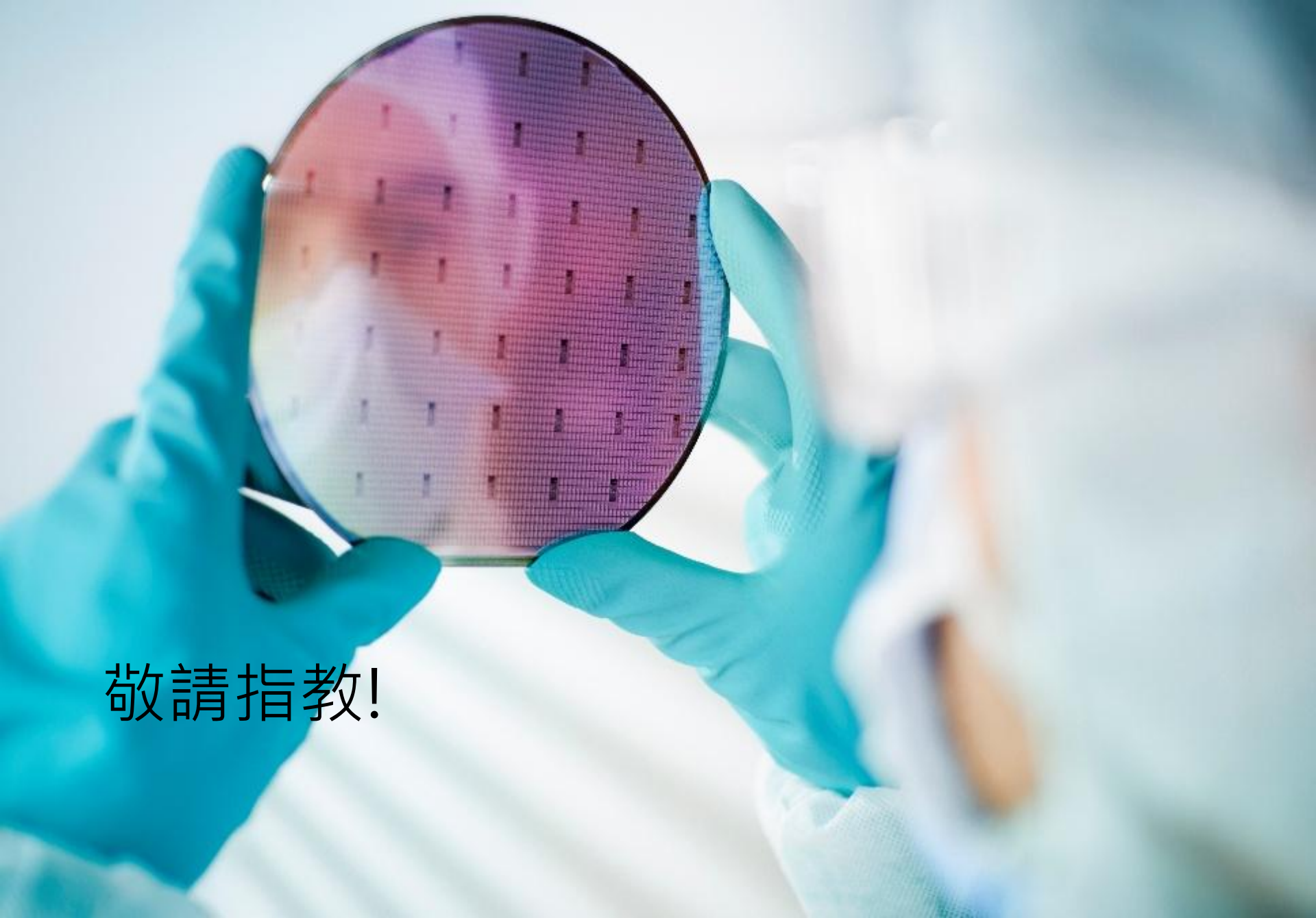
■ 機會

- 車用、工用、HPC等成長動能持續。
- 預估2023年全球半導體設備投資金額為970億美金，預計仍有129座晶圓廠和生產線將持續提升產能。（source: SEMI）
- 預估2023年全球半導體(IC)市場規模為6,623.60億美元，年成長率仍達4.6%。（source: WSTS）
- 美國半導體禁令造成供應鏈版圖移動。

■ 威脅

- PC、手機需求衰退，所以DRAM、驅動IC等需求減少。
- 全球通膨、升息與俄烏戰爭等地緣政治緊張增加經濟衰退風險





敬請指教!



瑞耘科技股份有限公司
CALITECH CO., LTD.

E-mail: sales@calitech.com.tw
Web: www.calitech.com.tw